IDO-Purple Pi OH RK3566-V1 Android使用手册

1 硬件资源概况

1.1 主板照片

1.2 硬件资源及设备节点

- 2 功能测试及接口使用方法
 - 2.1 Ethernet
 - 2.2 WIFI

2.3 Bluetooth

2.4 USB

2.5 耳机

2.6 MIPI CSI Camera

2.7 RTC

2.7.1 HYM8563

2.8 TF Card

2.9 显示屏

- 2.9.1 MIPI
- 2.9.2 HDMI
- 2.10 双排针接口
 - 2.10.1 UART
 - 2.10.2 SPI
 - 2.10.3 I2C
 - 2.10.4 GPIO

3 Android应用开发

3.1 APK签名

- 3.1.1 生成app_signed.apk
- 3.1.2 Android Studio在APP签名方法



IDO-Purple Pi OH RK3566-V1

Android使用手册

深圳触觉智能科技有限公司

www.industio.cn

文档修订历史

版本	PCBA版 本	修订内容	修订	审核	日期
V1.0	V1B	创建文档	FYZ	IDO	2023/03/09
V1.1	V1B	修改图片为Purple Pi OH V1B	HJT	IDO	2023/06/23
V1.2	V1B	优化文档	WCD	IDO	2024/05/06

V1.3	V1B	新增PCBA版本说明	FYZ	JJM、	2024/08/07
				ZYY	

1 硬件资源概况

1.1 主板照片

Purple-Pi-OH正面实物图,如下图所示:



Purple-Pi-OH背面实物图,如下图所示:



1.2 硬件资源及设备节点

设备节点如下表所示:

序号	名称	描述	设备节点
1	内核版本	Linux 4.19.219	/
2	系统版本	Android11	/
3	内存	LPDDR4(1G/2G/4G选配)	/
4	存储	eMMC5.1(8GB/16GB/32GB选配)	/
5	供电	DC 5V@2A	/
6	显示	HDMI、MIPI	/
7	USB OTG	USB OTG Type-C	/
8	USB HOST	USB3.0 HOST(Type–A) X 1 USB2.0 HOST(Type–A) X 3	/

9	TF Card	TF Card x 1	/
10	以太网	千兆自适应以太网 x 1	eth0
11	WIFI/BT	AM-NM372SM 2.4G AW-CM256SM 2.4G/5G	wlan0 、hci0
12	耳机	3.5mm 美标	/
13	Camera	OV5648、OV8858	/
14	串口	TTL x 1	/
15	调试串口	TTL x 1	/
16	RTC	HYM8563 x 1	/
17	系统指示灯	x1	/
18	ADC按键	1路	/

2 功能测试及接口使用方法

2.1 Ethernet

自适应千兆以太网接口位于J11,如下图所示:



主板有一路千兆自适应以太网接口,设备节点为eth0,以太网接口默认支持DHCP,只需要将以太网接口 连接路由器即可为主板动态分配 IP 地址,如下图所示:



2.2 WIFI

使用WIFI/蓝牙时,需要连接天线以获得良好的信号,天线接口位于J27,如下图所示:



菜单栏界面点击【设置】->【网络和互联网】->【互联网】->【WLAN】,如下图所示:

17630	00					0.0
4	WLAN					٩
	使用 WLAN					
	ChinaNet-MvDm					6
٠	Industio_2.4					Ĝ
٠	TP-LINK_B87A					۵
٠	xiaozhi_test_2.4					۵
Ŷ	ChinaNet FYZG					۵
$\overline{\varphi}$	ChinaNet-FanE					₿
$\widehat{\mathbf{v}}$	TP-LINK-7949					٥
$\overline{\Psi}$	TP-LINK-C39C					٥
$\widehat{\Psi}$	deltane01					۵
$\mathbf{\nabla}$	F07_room					۵
\heartsuit	TP-LINK_huiyishi					6
		-	4	•	-0	

选择需连接的WIFI名称,输入对应密码即可连接成功。

2.3 Bluetooth

菜单栏界面点击【已连接的设备】->【与新设备配对】,即可扫描到附近的蓝牙设备,选择需要连接的 设备即可根据配对信息进行连接,如下图所示:

÷	与新设备配对
	设备名称 rk3566
	可用的设备
r.	seeyou
e	Redmi
*	EDIFIER Lolli Pods Plus

要与seeyou配对吗?		
董牙配对码 524136		
□ 允许访问您的通讯录和通话记录		
	取消	183t

配对成功后主板即可通过蓝牙与手机相互传输文件。

2.4 USB

USB接口如下图所示:



其中第1路为USB OTG的USB2.0 HOST接口,将红色框内的拨码开关拨动到【ON】的位置,此接口硬件导通,即可作为USB2.0 HOST接口使用,拨码开关如下图所示:



功能说明如下表所示:

序号	功能	控电节点
1	OTG USB 2.0 HOST	/sys/class/leds/usb_otg_pwr/brightness
2	USB 3.0 HOST	/sys/class/leds/usb_host1_pwr/brightness
3	USB 2.0 HOST	/sys/class/leds/usb_host2_pwr/brightness
4	USB 2.0 HOST	/sys/class/leds/usb_host3_pwr/brightness

USB 供电设备节点写0关闭电源,写1开启电源,以端口2为例,软件控制命令如下:

•		Shell
1 2 3 4	<pre>#关闭 echo 0 > /sys/class/leds/usb_host1_pwr/brightness #开启(默认状态) echo 1 > /sys/class/leds/usb_host1_pwr/brightness</pre>	

2.5 耳机

主板有一路OTMP标准四节耳机座,耳机座接口位于J6,接入耳机后声音将优先从耳机输出,如下图所示:



2.6 MIPI CSI Camera

MIPI CSI 接口位于J22,支持OV5648 和OV8858 摄像头模组。接入摄像头模组后,使用系统相机软件 打开相机拍照和录像,如下图所示:



MIPI CSI接口

进入菜单栏界面点击【相机】后,点击右边相机图标即可拍照,如下图所示:



相机拍照界面向右划可切换录视频模式,点击右上角设置图标即可设置分辨率及画质等,如下图所示:



拍好的照片及视频可在【菜单栏】界面点击【图库】即可找到,如下图所示:



2.7 RTC

主板共有两路RTC,分别为PMIC 809 内部RTC和外接的HYM8563。



2.7.1 HYM8563

外接的HYM8563接口位于J4,如下图所示:



外部RTC HYM8563 电池座规格为 MX1.25-2P 立式,可连接3V纽扣电池,如下表所示:

序号	定义	电平	说明
1	VBAT	ЗV	电池正极
2	GND	GND	电池负极

设备节点: /dev/rtc0。系统默认使用HYM8563作为系统时钟。

2.8 TF Card

TF Card位于J2,支持FAT32和NTFS格式分区自动挂载位置,如下图所示:



插入TF卡后,安卓桌面/菜单栏界面会显示TF卡标识,同时资源管理器中可看到【SD Card】选项,如下 图所示:

21 0 0 0 酒管理器					
会 主页	12 J.M.	白多志	区编辑	图 新建文件夹	1.1.1 M
📚 Internal Me	emory				
SD Card					

2.9 显示屏

2.9.1 MIPI

MIPI接口位于J12, TP接口位于J3, 默认MIPI固件适配屏幕型号为BLB-S99944-1(800x1280),如下 图所示:



2.9.2 HDMI

HDMI2.0接口位于J13,支持4K@60fps 输出,如下图所示:



2.10 双排针接口

双排针接口位于J1,如下图所示:



功能如下表所示:

序号	定义	电平	说明
1	VDD_3V3	3.3V	供电输出3.3V
2	VDD_5V	5V	可做5V输入供电,也可输出5V
3	I2C_SDA	3.3V	I2C数据信号
4	VDD_5V	5V	可做5V输入供电,也可输出5V
5	I2C_SCL	3.3V	I2C时钟信号
6	GND	GND	电源地
7	GPIO_7	3.3V	gpio23
8	UART_TXD	3.3V	/dev/ttyS0 发送
9	GND	GND	电源地
10	UART_RXD	3.3V	/dev/ttyS0 接收
11	GPIO_0	3.3V	gpio15
12	GPIO_1	3.3V	gpio22
13	GPIO_2	3.3V	gpio20
14	GND	GND	电源地
15	GPIO_3	3.3V	gpio21

16	GPIO_4	3.3V	gpio124
17	VDD_3V3	3.3V	供电输出3.3V
18	GPIO_5	3.3V	gpio125
19	SPI_MOSI	3.3V	SPI数据信号
20	GND	GND	电源地
21	SPI_MISO	3.3V	SPI数据信号
22	GPIO_6	3.3V	gpio130
23	SPI_SCLK	3.3V	SPI时钟信号
24	SPI_CS0	3.3V	SPI片选信号0
25	GND	GND	电源地
26	SPI_CS1	3.3V	SPI片选信号1
27	GPIO_30	3.3V	gpio138
28	GPIO_31	3.3V	gpio139
29	GPIO_21	3.3V	gpio132
30	GND	GND	电源地
31	GPIO_22	3.3V	gpio121
32	GPIO_26	3.3V	gpio120
33	GPIO_23	3.3V	gpio122
34	GND	GND	电源地
35	GPIO_24	3.3V	gpio127
36	GPIO_27	3.3V	gpio123
37	GPIO_25	3.3V	gpio133
38	GPIO_28	3.3V	gpio126
39	GND	GND	电源地
40	GPIO_29	3.3V	gpio131

2.10.1 UART

设备节点为 /dev/ttyS0。串口接口位置及引脚定义,如下图所示:



2.10.2 SPI

设备节点: /dev/spidev3.0。SPI接口位置如下图所示:



2.10.3 I2C

设备节点: /dev/i2c-2。I2C接口位置如下图所示:



2.10.4 GPIO

以pin7的GPIO_7为例,位置如下图所示:



GPIO_7对应系统的GPIO Number为23,可通过 sysctl 的方式控制此路 GPIO 的方向和电平。GPIO设置为输出命令如下:

Shell
 # 设置GPI0方向为输出
 echo out > /sys/class/gpio/gpio23/direction
 # 设置输出高电平
 echo 1 > /sys/class/gpio/gpio23/value
 # 设置输出低电平
 echo 0 > /sys/class/gpio/gpio23/value

输出高电平的时候,使用万用表可测量到的电压值为3.3V;输出低电平的时候,使用万用表可测量到的 电压值为0V。GPIO设置为输入,命令如下:

▼
 1 # 设置GPI0方向为输入
 2 echo in > /sys/class/gpio/gpio23/direction
 3 # 读取GPI0接口电平
 4 cat /sys/class/gpio/gpio23/value

GPIO连接3.3V的电平, cat到的数值为1; 将此GPIO连接到GND, cat将读取到结果为0。

3 Android应用开发

3.1 APK签名

原始的签名文件在SDK的路径如下:

-

Shell

1 prebuilts/sdk/tools/lib/signapk.jar

2 build/target/product/security/platform.x509.pem

- 3 build/target/product/security/platform.pk8
- 4 prebuilts/sdk/tools/linux/lib64/libconscrypt_openjdk_jni.so

也可以通过网盘链接获取

链接: https://pan.baidu.com/s/1vOXLd9E7y6G5-YEm6FFPhg?pwd=1234

提取码: 1234

3.1.1 生成app_signed.apk

Shell

1 java -Djava.library.path=. -jar signapk.jar platform.x509.pem platform.pk8 app.apk app_signed.apk

3.1.2 Android Studio在APP签名方法

使用生成的jks的签名文件在Android Studio上给APP签名的方法:

1. 从链接中下载的签名sbc3566.jks文件

参数	说明
sbc3566.jks	签名文件
123456	密码
sbc3566	签名文件别名

2. Android Studio工程配置签名

a. 修改AndroidManifest.xml, 添加android.uid.system, 命令如下:

•	HTML
1	<manifest <="" th="" xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"></manifest>
2	<pre>xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"</pre>
3	<pre>package="com.example.myapplication"</pre>
4	android:sharedUserId="android.uid.system">

- b. 在工程根目录新建一个signature文件夹,并将sbc3566.jks 文件放入该文件夹下;
- c. 修改工程根目录的 app/build.gradle 文件,添加signingConfigs和配置buildTypes,命令如下:

```
Java
```

```
1
     android {
 2
         compileSdk 32
 3
 4
             defaultConfig {
 5
             applicationId "com.example.myapplication"
 6
                 minSdk 21
 7
                 targetSdk 32
 8
                 versionCode 1
                  versionName "1.0"
 9
10
                 testInstrumentationRunner "androidx.test.runner.AndroidJUnitRu
11
     nner"
             }
12
13
14 -
         signingConfigs {
15
             release {
                 storeFile file("../signature/sbc3566.jks")
16
                      storePassword '123456'
17
                      keyAlias 'sbc3566'
18
19
                      keyPassword '123456'
                 }
20
21
22
             debug {
23
                  storeFile file("../signature/sbc3566.jks")
24
                      storePassword '123456'
25
                      keyAlias 'sbc3566'
26
                      keyPassword '123456'
                 }
27
28
         }
29
30 -
         buildTypes {
31 📼
             release {
32
                 minifyEnabled false
33
                      proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-opt
     imize.txt'), 'proguard-rules.pro'
34
                      signingConfig signingConfigs.release
                 }
35
         }
36
         compileOptions {
37
38
             sourceCompatibility JavaVersion.VERSION 1 8
39
                  targetCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
             }
40
41
     }
```